

p型SiC溶液成長における貫通らせん転位変換挙動

名古屋大学 原田 俊太、宇治原 徹

背景：SiCパワーデバイスは高品質化が「カギ」

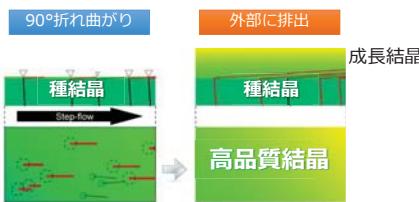
次世代SiCパワーデバイス

パワーデバイスは、電力変換・制御に使用されるデバイス。
低損失パワーデバイスは高効率変換のキー技術！



欠陥低減メカニズム

結晶成長に伴い、転位が90°折れ曲がり外部に排出され、
欠陥の無い高品質結晶となる。

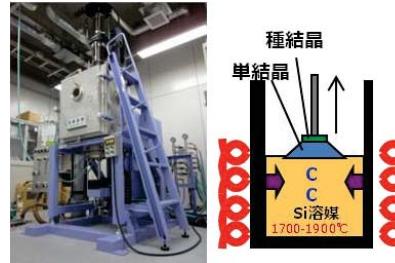


模式図

貫通らせん転位を種結晶の1%に低減

SiC溶液成長への期待

シリコンに炭素を溶解した液体から
SiC種結晶を起点にSiC単結晶が成長。



- カーボンるつぼ中にSi系溶媒を融解、その中にカーボン軸に張り付けた種結晶を挿し成長を行う。

- 高温部分でるつぼのカーボンが溶出、低温部分に配置した種結晶上にSiC単結晶が成長。

- 溶液を搅拌する目的で、るつぼや結晶を回転

- 溶媒には原料となるSiをベースに、Ti、Cr、Feといった金属を添加

Si、GaAs、Al₂O₃など、他の半導体基板は、液相からの成長で高品質・低成本化の両立。

本研究の目的：p型溶液成長と高品質成長

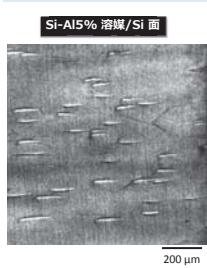
SiC基板には、幅広い伝導度制御（n型、p型、半絶縁）が求められている。

p型SiC基板は、他の基板成長法では低抵抗下が困難であるが、溶液成長では溶媒へのAI添加により高濃度のドーピングが可能。

Al-Si溶媒での成長における転位挙動を調査

結果：p型成長でも転位変換・表面構造と相關あり

欠陥変換挙動

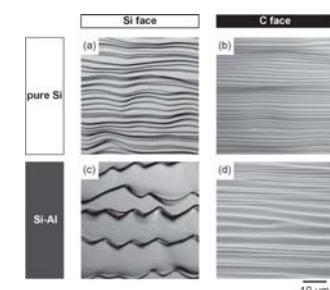
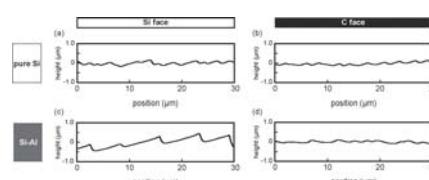


AI添加Si面の成長ではマクロステップによりTSD変換

AI添加と欠陥変換

polarity	solvent	R _{MS} (nm)	dislocation conversion
Si face	pure Si	130	TSD conversion TED conversion
Si face	Si-Al 5%	280	TSD conversion TED conversion
C face	pure Si	80	TED conversion
C face	Si-Al 5%	40	

表面構造との関係



成長表面にマクロステップが形成する場合、欠陥変換が生じる。

S. Harada et al. Mater. Sci. Forum 778-780 (2014) 67.

高品質化で応用拡大

応用分野	用途	電力変換容量 (kVA)	結晶の商品質度	期待できる効果
スマートグリッド	太陽電池、風力発電などの電流・電圧の調整 従来の電圧器が必要	大 1,000~10,000	高	変圧器の損失低減 利用電力量の増加 省エネ効率大
ハイブリッド・電気自動車	ハイブリッド・電気自動車の心臓部	100	中	小型化 低コスト化 高出力化 高性能化
家電	エアコン・冷蔵庫などの出力制御	10	低	小型化 低コスト化 きめ細かい制御 (省エネ効率のさらなる省エネ化)

今後の課題：技術の融合

成長速度： $\sim 2 \text{ mm/h}$
成長厚さ： 10 mm 以上

H. Daikoku et al. ICSCRM 2013 abstract.



トヨタ自動車
高速・長尺化

高品質化
名大・宇治原研

大口径化

新日鐵住金

口径：3インチ以上
K. Kusunoki et al. ECSCRM 2012 abstract.



高耐圧デバイス用
溶液法高品質 SiC 基板